

フォトカプラ 赤外LED+フォトIC

TLP2301

1. 用途

- ・ 汎用インバータ用
- ・ 各種通信用
- ・ 家電機器用

2. 概要

TLP2301は、フォトトランジスタをベースとした高速受光素子と赤外発光ダイオードを光結合させたSO6パッケージのフォトカプラです。数kΩの高負荷時で比較的高速スイッチングを実現しており、20 kbpsの伝送レートに対応しており、汎用Tr.カプラと1 Mbps対応ICカプラの間を埋める製品となっています。

3. 特長

- (1) コレクタ・エミッタ間電圧: 40 V (最小)
- (2) 変換効率: 50 % (最小) (@ $I_F = 1 \text{ mA}$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$)
GBランク: 100 % (最小) (@ $I_F = 1 \text{ mA}$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$)
- (3) 絶縁耐圧: 3750 Vrms (最小)
- (4) 伝搬遅延時間: $t_{pHL} = 30 \mu\text{s}$ (最大), $t_{pLH} = 30 \mu\text{s}$ (最大) @ $I_F = 1 \text{ mA}$, $R_L = 10 \text{ k}\Omega$, $T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
- (5) 動作温度: $-55 \sim 125 \text{ }^\circ\text{C}$
- (6) 安全規格

UL認定品 UL 1577, ファイルNo.E67349

cUL認定品 CSA Component Acceptance Service No.5A ファイルNo.E67349

VDE認定品 EN 60747-5-5, EN 62368-1 (注1)

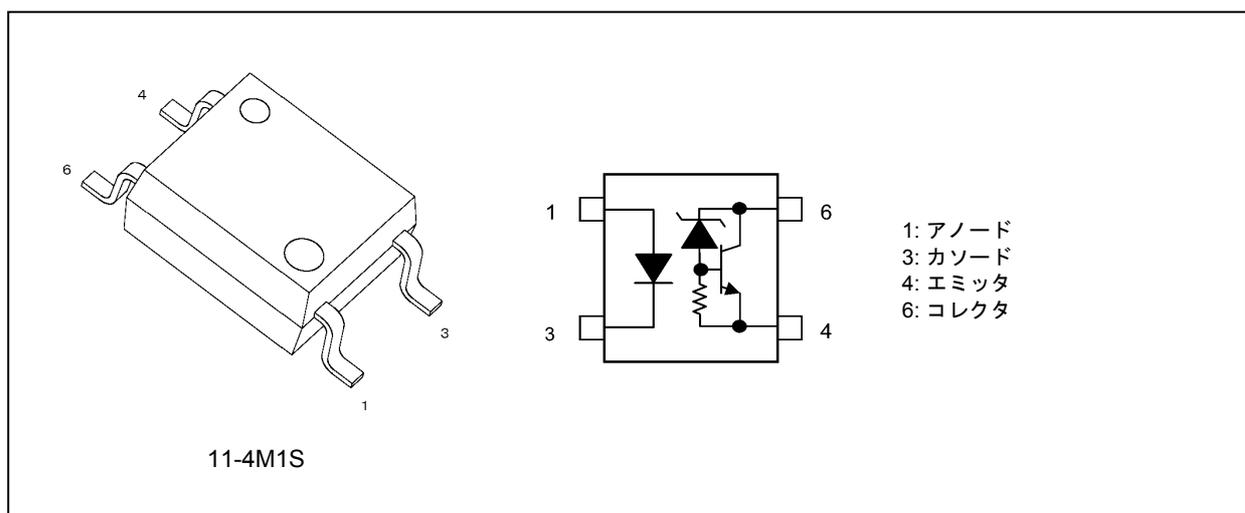
CQC認定品 GB4943.1, GB8898 日本, タイ工場生産品



海拔 2000m 以下の地域でのみ安全に使用出来ます。

注1: VDE認定品を採用する場合は“オプション (V4) 品”とご指定ください。

4. 外観と端子配置図



製品量産開始時期

2013-03

5. 機能説明

5.1. 構造パラメータ

項目	最小	単位
沿面距離	5.0	mm
空間距離	5.0	
絶縁物厚	0.4	

6. 絶対最大定格 (注) (特に指定のない限り, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

	項目	記号	注記	定格	単位
発光側	入力順電流	I_F		50	mA
	入力順電流低減率 ($T_a \geq 90^\circ\text{C}$)	$\Delta I_F / \Delta T_a$		-1.11	mA/ $^\circ\text{C}$
	入力順電流 (パルス)	I_{FP}	(注1)	1	A
	入力逆電圧	V_R		5	V
	入力許容損失	P_D		100	mW
	入力許容損失低減率 ($T_a \geq 90^\circ\text{C}$)	$\Delta P_D / \Delta T_a$		-2.22	mW/ $^\circ\text{C}$
	接合温度	T_j		135	$^\circ\text{C}$
受光側	コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}		40	V
	エミッタ・コレクタ間電圧	V_{ECO}		7	V
	コレクタ電流	I_C		50	mA
	コレクタ損失	P_C		150	mW
	コレクタ損失低減率 ($T_a \geq 25^\circ\text{C}$)	$\Delta P_C / \Delta T_a$		-1.36	mW/ $^\circ\text{C}$
	接合温度	T_j		135	$^\circ\text{C}$
共通	動作温度	T_{opr}		-55 ~ 125	$^\circ\text{C}$
	保存温度	T_{stg}		-55 ~ 125	
	はんだ付け温度 (10 s)	T_{sol}		260	$^\circ\text{C}$
	全許容損失	P_T		200	mW
共通	絶縁耐圧 AC, 60 s, R.H. \leq 60%	BV_S	(注2)	3750	Vrms

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても, 高負荷 (高温および大電流/高電圧印加, 多大な温度変化等) で連続して使用される場合は, 信頼性が著しく低下するおそれがあります。

弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート, 推定故障率等) をご確認の上, 適切な信頼性設計をお願いします。

注1: パルス幅 \leq 0.1 ms, $f = 100$ Hz

注2: ピン1, 3とピン4, 6をそれぞれ一括し, 電圧を印加する。

7. 電気的特性 (特に指定のない限り, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

	項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
発光側	入力順電圧	V_F		$I_F = 10\text{ mA}$	1.1	1.25	1.4	V
	入力逆電流	I_R		$V_R = 5\text{ V}$	—	—	10	μA
	端子間容量 (入力側)	C_t		$V = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	—	30	—	pF
受光側	コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$		$I_C = 0.1\text{ mA}$	40	—	—	V
	エミッタ・コレクタ間降伏電圧	$V_{(BR)ECO}$		$I_E = 0.1\text{ mA}$	7	—	—	V
	暗電流	I_{DARK}		$V_{CE} = 40\text{ V}$	—	0.01	0.08	μA
				$V_{CE} = 40\text{ V}, T_a = 85^\circ\text{C}$	—	2	50	μA
コレクタ・エミッタ間容量	C_{CE}		$V = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	—	10	—	pF	

8. 結合特性 (特に指定のない限り, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
変換効率	I_C/I_F	(注1)	$I_F = 1\text{ mA}, V_{CE} = 5\text{ V}$	50	—	600	%
			$I_F = 1\text{ mA}, V_{CE} = 5\text{ V}, \text{GBランク品}$	100	—	600	
変換効率 (飽和)	$I_C/I_{F(\text{sat})}$		$I_F = 1\text{ mA}, V_{CE} = 0.3\text{ V}$	—	100	—	%
			$I_F = 1\text{ mA}, V_{CE} = 0.3\text{ V}, \text{GBランク品}$	50	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$		$I_C = 2.4\text{ mA}, I_F = 8\text{ mA}$	—	—	0.3	V
			$I_C = 0.2\text{ mA}, I_F = 1\text{ mA}$	—	0.2	—	
			$I_C = 0.2\text{ mA}, I_F = 1\text{ mA}, \text{GBランク品}$	—	—	0.3	
コレクタオフ電流	$I_{C(\text{off})}$		$V_F = 0.7\text{ V}, V_{CE} = 40\text{ V}$	—	1	10	μA

注1: 変換効率値は, 表9.1を参照してください。

表 9.1 変換効率ランク (注) (特に指定のない限り, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

ランク	測定条件	変換効率 I_C/I_F (最小)	変換効率 I_C/I_F (最大)	現品表示	単位
無	$I_F = 1\text{ mA}, V_{CE} = 5\text{ V}$	50	600	無, GB	%
GB		100	600	GB	

注: 製品品番を指定する場合, 品番と分類名称を組み合わせてください。

製品適用例: TLP2301(GB)

ただし, 安全規格認定のための品番申請は標準製品品番を使用してください。

適用例 TLP2301(GB,E: TLP2301)

9. 絶縁特性 (特に指定のない限り, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
端子間容量 (入力-出力間)	C_S	(注1)	$V_S = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	—	0.8	—	pF
絶縁抵抗	R_S	(注1)	$V_S = 500\text{ V}, \text{R.H.} \leq 60\%$	10^{12}	10^{14}	—	Ω
絶縁耐圧	BV_S	(注1)	AC, 60 s	3750	—	—	Vrms

注1: ピン1, 3とピン4, 6をそれぞれ一括し, 電圧を印加する。

10. スイッチング特性 (特に指定のない限り, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
伝搬遅延時間 (H/L)	t_{pHL}		図 10.1 参照 $V_{CC} = 5\text{ V}$, $I_F = 1\text{ mA}$, $R_L = 10\text{ k}\Omega$	—	8	30	μs
伝搬遅延時間 (L/H)	t_{pLH}		図 10.1 参照 $V_{CC} = 5\text{ V}$, $I_F = 1\text{ mA}$, $R_L = 10\text{ k}\Omega$	—	15	30	μs

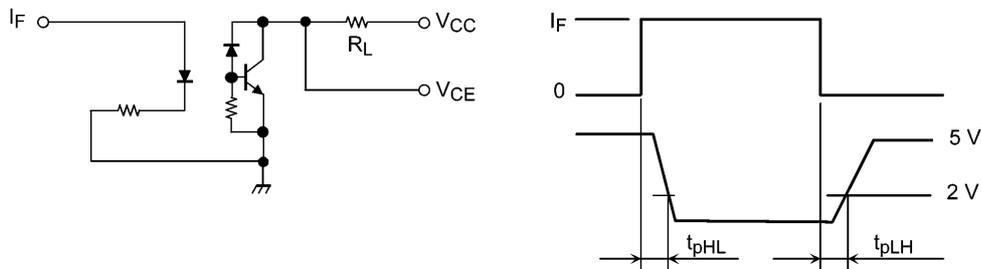


図 10.1 伝搬遅延時間測定回路, 波形

11. 特性図 (注)

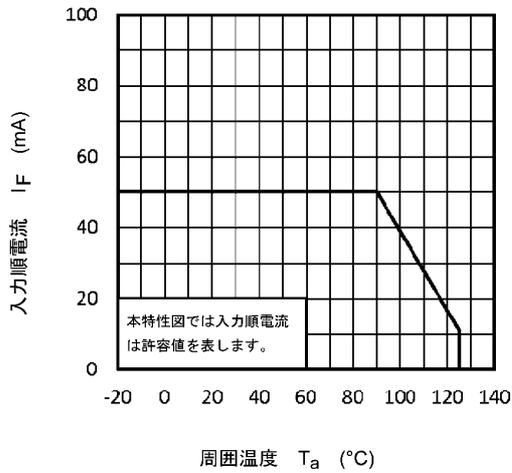


図 11.1 $I_F - T_a$

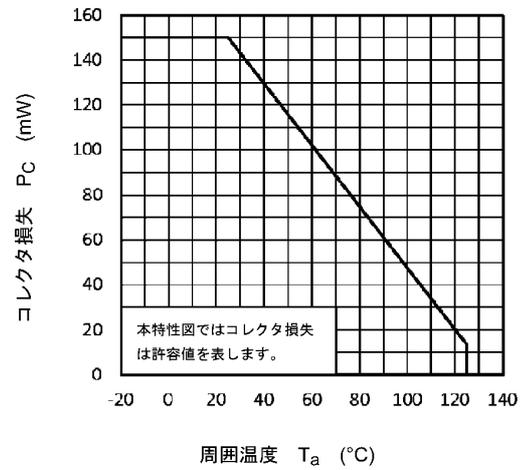


図 11.2 $P_C - T_a$

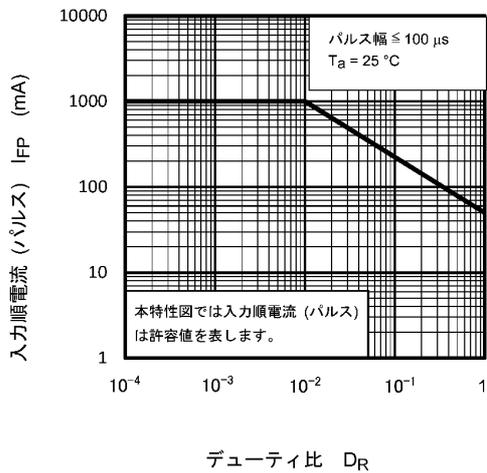


図 11.3 $I_{FP} - D_R$

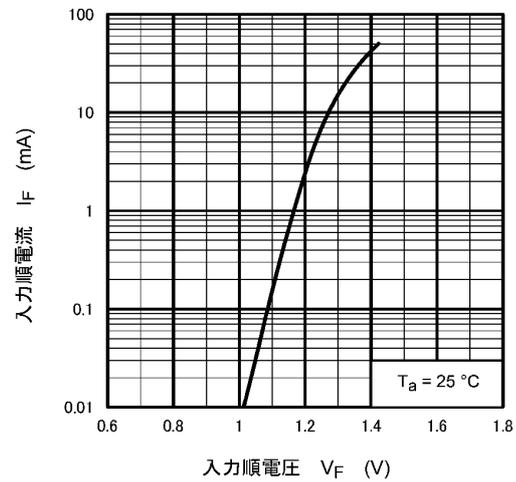


図 11.4 $I_F - V_F$

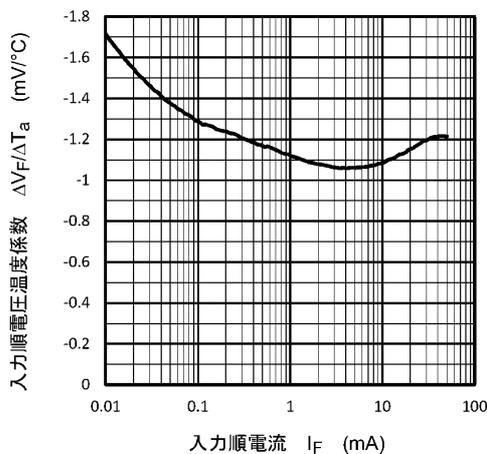


図 11.5 $\Delta V_F / \Delta T_a - I_F$

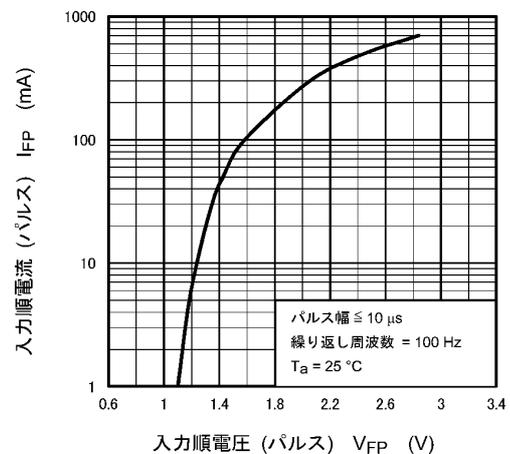
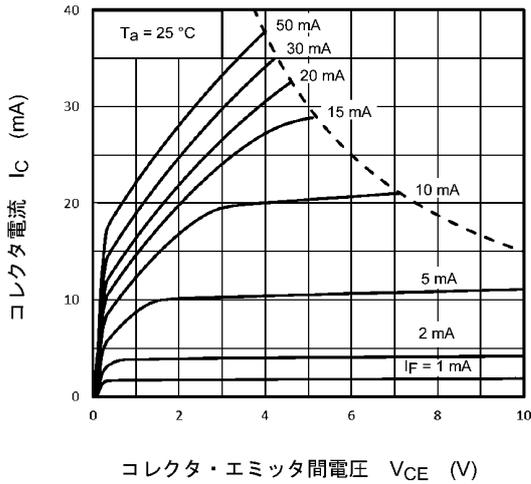
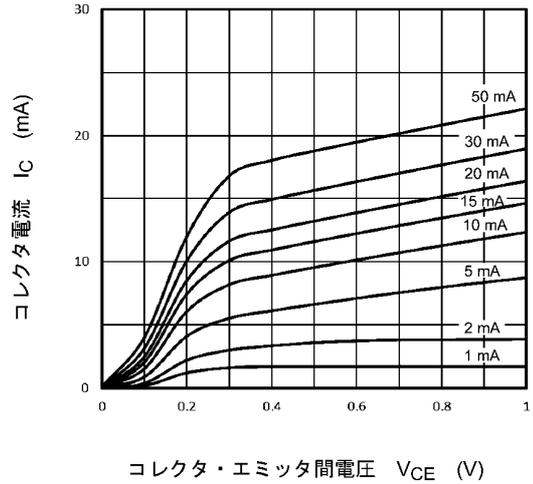


図 11.6 $I_{FP} - V_{FP}$



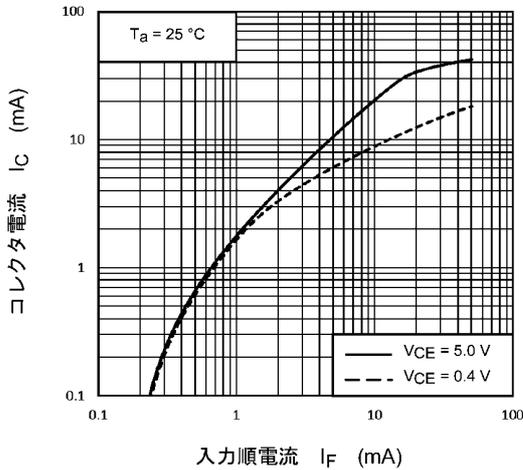
コレクタ・エミッタ間電圧 V_{CE} (V)

図 11.7 $I_C - V_{CE}$



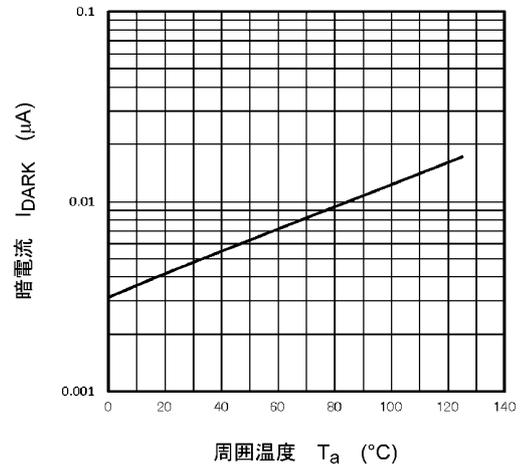
コレクタ・エミッタ間電圧 V_{CE} (V)

図 11.8 $I_C - V_{CE}$



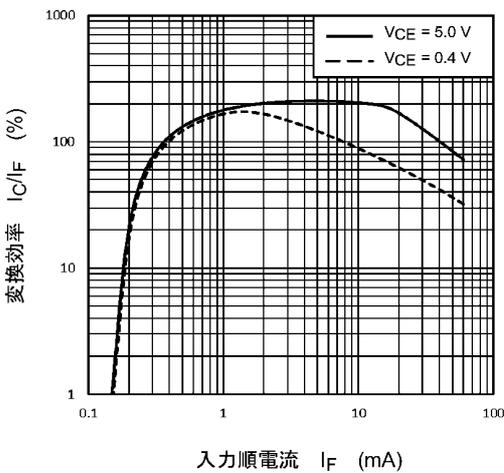
入力順電流 I_F (mA)

図 11.9 $I_C - I_F$



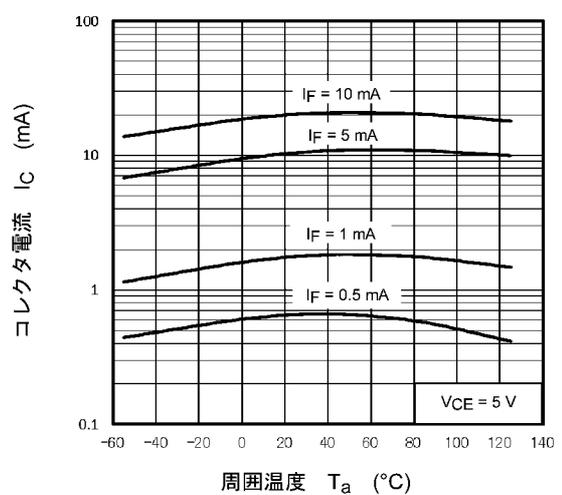
周囲温度 T_a (°C)

図 11.10 $I_{DARK} - T_a$



入力順電流 I_F (mA)

図 11.11 $I_C/I_F - I_F$



周囲温度 T_a (°C)

図 11.12 $I_C - T_a$

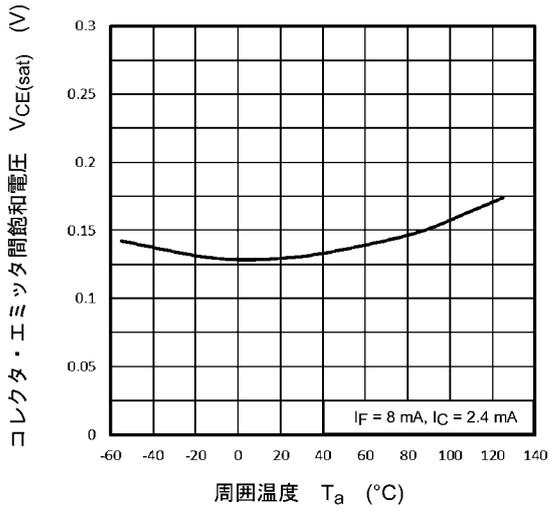


図 11.13 $V_{CE(sat)} - T_a$

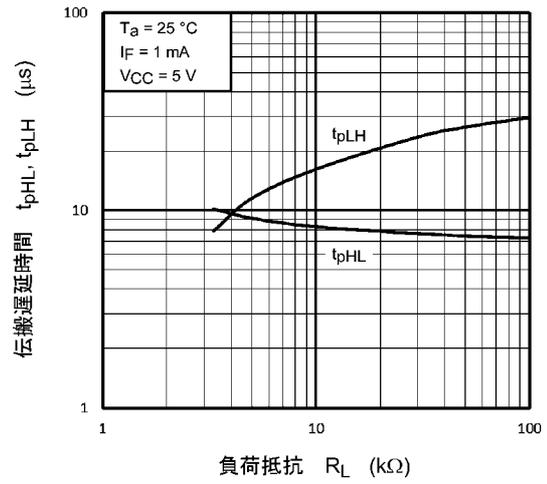


図 11.14 $t_{pHL}, t_{pLH} - R_L$

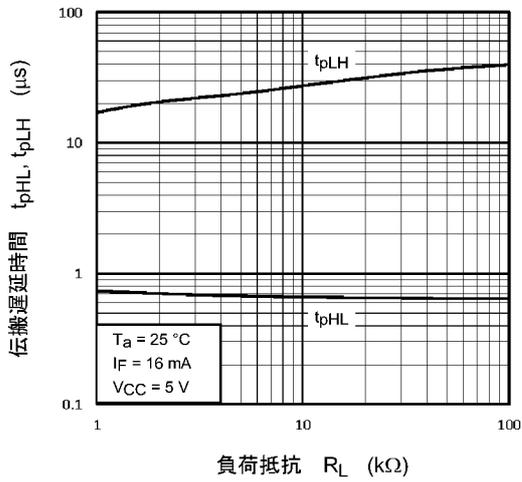


図 11.15 $t_{pHL}, t_{pLH} - R_L$

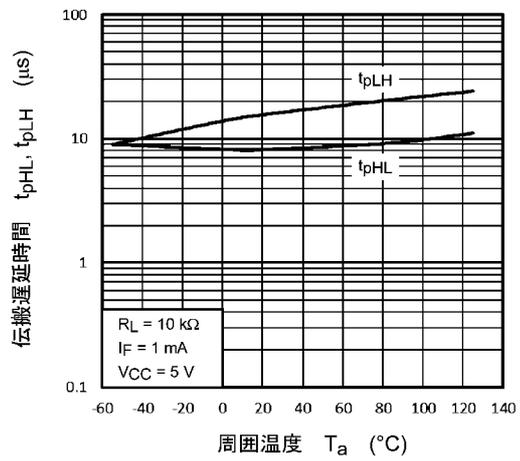


図 11.16 $t_{pHL}, t_{pLH} - T_a$

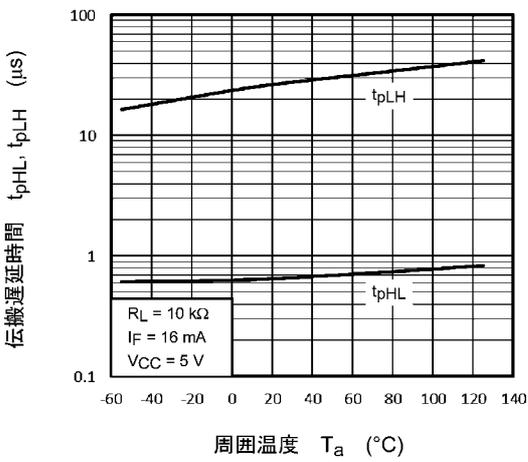


図 11.17 $t_{pHL}, t_{pLH} - T_a$

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

12. 実装・保管条件

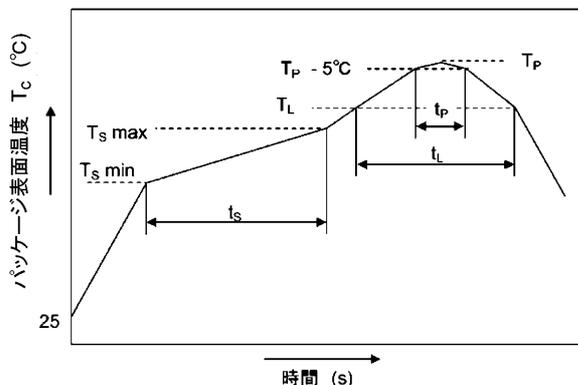
12.1. 実装条件

はんだ付けは、はんだごて法、リフロー法ともに次の条件でできる限り本体の温度上昇を防いでください。

- リフローの場合(下図参照)(パッケージ表面温度を基準にしております。)

リフロー回数は2回までです。

リフローの1回目から2回目までを2週間以内に終了するようにお願いいたします。



	記号	Min	Max	単位
プリヒート温度	T_S	150	200	°C
プリヒート時間	t_s	60	120	s
温度上昇率 ($T_L - T_P$)			3	°C/s
本加熱温度	T_L	217		°C
本加熱時間	t_L	60	150	s
ピーク温度	T_P		260	°C
$T_P - 5^\circ\text{C}$ の時間	t_p		30	s
温度下降率 ($T_P - T_L$)			6	°C/s

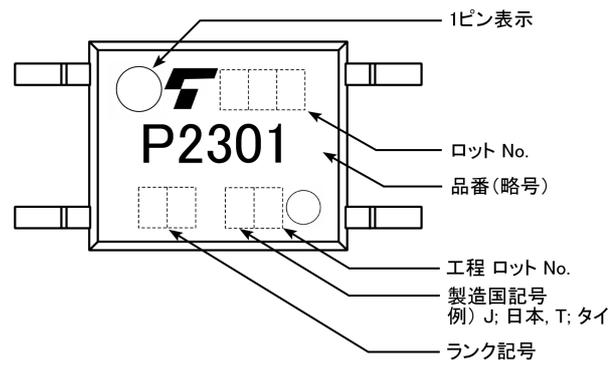
鉛フリーはんだ使用時の温度 プロファイル一例

- はんだフローの場合
プリヒートは、150°Cで60～120秒(パッケージ表面温度を基準)で実施してください。
260°C以下、10秒以内でお願いします。
フロー回数は1回までです。
- はんだコテによる場合
260°C以下、10秒以内もしくは350°C、3秒以内で実施してください。
はんだコテによる加熱は1端子1回までです。

12.2. 保管条件

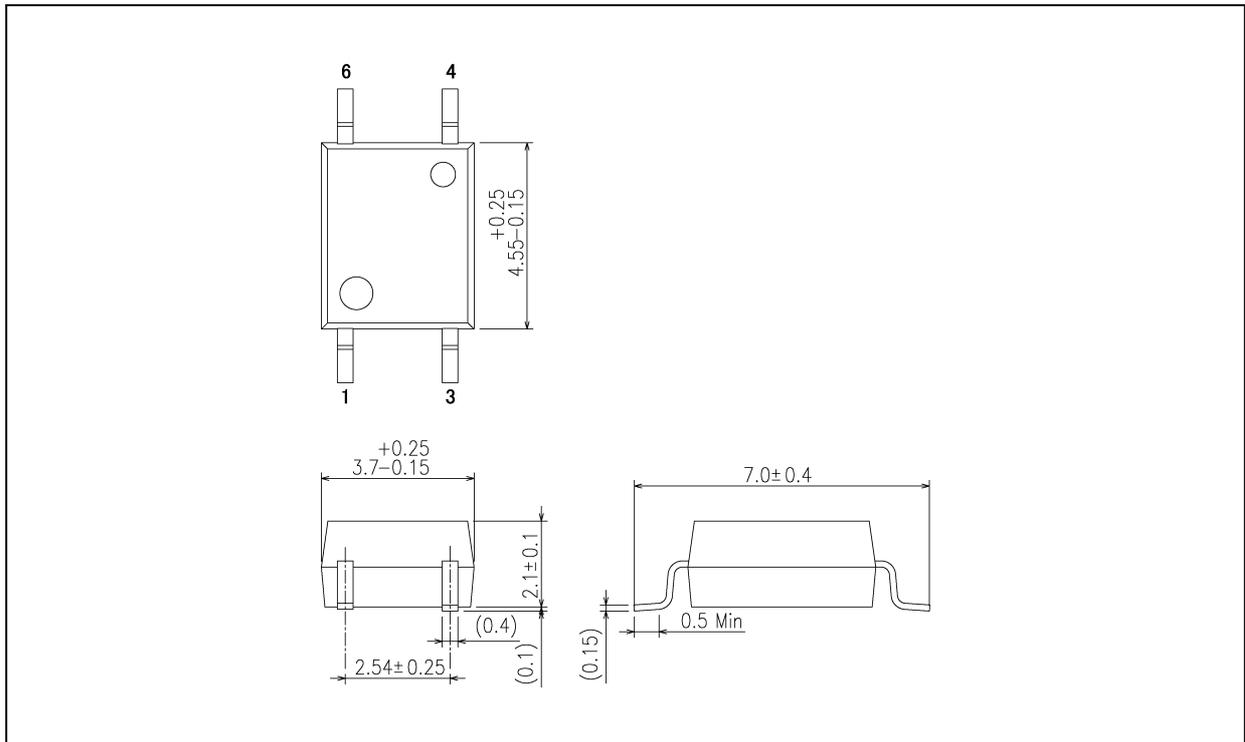
- 水漏れの可能性のある場所や直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- 運搬や保管時は包装箱への注意表示に従ってください。
- 保管場所の温度と湿度は、5～35°C、45～75%を目安としてください。
- 有害ガス(特に腐食性ガス)の発生する場所や塵埃の多い所では、保管しないでください。
- 温度変化の少ない場所に保管してください。保管時の急激な温度変化は結露が生じ、リードの酸化、腐食などが発生し、はんだ濡れ性が悪くなります。
- デバイスを包装から取り出した後、再び保管する場合は帯電防止処理された収納容器を使用してください。
- 保管時はデバイスに直接荷重を掛けないでください。
- 上記形態で保管された場合でも長時間(2年以上)経過した場合には、使用前にはんだ付け性の確認をすることを推奨します。

13. 現品表示



外形寸法図

Unit: mm



質量: 0.08 g (typ.)

パッケージ名称
東芝名称: 11-4M1S

製品取り扱い上のごお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報(本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど)および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器(以下“特定用途”という)に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。
特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器(ヘルスケア除く)、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。
特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。
なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証(機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。)をしておりません。
- 本製品にはGaAs(ガリウムヒ素)が使われています。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉砕や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続きを行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。